

# 2011-2015年中国电子化工 材料行业深度调研与发展趋势研究报告

## 报告目录及图表目录

## 一、报告报价

《2011-2015年中国电子化工材料行业深度调研与发展趋势研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.chinairr.org/report/R02/R0207/201106/17-76908.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: [sales@chyxx.com](mailto:sales@chyxx.com)

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

由于化工生产的物料和工艺条件各不相同，因而化工材料的品种繁多，型号、规格复杂，既包括一般工程材料，也包括化工装置专用的具有特殊性能、特殊用途的材料

中国产业研究报告网发布的《2011-2015年中国电子化工材料行业深度调研与发展趋势研究报告》共十二章。首先介绍了电子化工材料相关概述、中国电子化工材料市场运行环境等，接着分析了中国电子化工材料市场发展的现状，然后介绍了中国电子化工材料重点区域市场运行形势。随后，报告对中国电子化工材料重点企业经营状况分析，最后分析了中国电子化工材料行业发展趋势与投资预测。您若想对电子化工材料产业有个系统的了解或者想投资电子化工材料行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

### 第一章 中国电子材料行业运行形势综述

#### 第一节 2009-2010年中国电子材料行业发展概述

##### 一、中国电子专用材料产业回顾

##### 二、中国电子材料市场发展分析

##### 三、主要电子材料价格走势分析

#### 第二节 2009-2010年中国电子材料行业发展综合分析

##### 一、国外电子材料供应商抢滩中国市场

##### 二、高档电子材料规模化生产面临机遇

##### 三、电子材料三大应用领域发展现状

##### 四、电子材料产品结构调整成效显现

##### 五、电子材料行业项目与研发状况

#### 第三节 2009-2010年中国电子材料行业存在的问题分析

##### 一、电子材料行业面临问题与挑战

##### 二、电子材料业发展的问题及对策

##### 三、电子材料产业高利润面临挑战

### 第二章 中国电子化工材料行业运行环境分析

## 第一节 国内电子化工材料经济环境分析

### 一、GDP历史变动轨迹分析

### 二、固定资产投资历史变动轨迹分析

### 三、2011年中国电子化工材料经济发展预测分析

## 第二节 中国电子化工材料行业政策环境分析

## 第三章 中国电子化工材料行业运营形势分析

### 第一节 2009-2010年中国电子化工材料行业发展概述

#### 一、电子化学品发展速度迅猛

#### 二、电子化工材料行业概述

#### 三、电子市场的发展对于电子材料的促进作用分析

### 第二节 2009-2010年中国电子化学品重点应用分析

#### 一、集成电路用电子化学品

#### 二、印制电路板(PCB) 配套用电子化学品

#### 三、分立器件用化学品

### 第三节 2009-2010年中国电子化学材料行业发展对策与建议分析

## 第四章 中国电子化学材料市场细分产品分析

### 第一节 超净高纯试剂

#### 一、国际超净高纯试剂现状及发展

#### 二、中国超净高纯试剂发展概况

#### 三、超净高纯试剂的应用

#### 四、超净高纯试剂的制备及配套处理技术的发展分析

#### 五、超净高纯试剂的发展对策

### 第二节 光刻胶

#### 一、世界光刻胶发展状况分析

#### 二、中国光刻胶的研究发展状况

#### 三、光刻胶在光电产品中的应用

### 第三节 环氧塑封料

#### 一、全球环氧塑封料的发展透析

#### 二、中国环氧塑封料产业发展及展望

#### 三、环氧塑封料列入国家新材料高技术产业化计划

#### 四、环氧塑封料与集成电路互相促进发展

### 第五章 2008-2010年中国电子化工材料制造行业运行经济指标监测与分析

#### 第一节 2008-2010年中国电子化工材料行业总体数据分析

##### 一、2008年中国电子化工材料行业全部企业数据分析

##### 二、2009年中国电子化工材料行业全部企业数据分析

##### 三、2010年中国电子化工材料行业全部企业数据分析

#### 第二节 2008-2010年中国电子化工材料行业不同规模企业数据分析

##### 一、2008年中国电子化工材料行业不同规模企业数据分析

##### 二、2009年中国电子化工材料行业不同规模企业数据分析

##### 三、2010年中国电子化工材料行业不同规模企业数据分析

#### 第三节 2008-2010年中国电子化工材料行业不同所有制企业数据分析

##### 一、2008年中国电子化工材料行业不同所有制企业数据分析

##### 二、2009年中国电子化工材料行业不同所有制企业数据分析

##### 三、2010年中国电子化工材料行业不同所有制企业数据分析

### 第六章 中国电子化工材料行业市场竞争格局分析

#### 第一节 2009-2010年中国电子化工材料行业竞争现状分析

##### 一、电子化工材料行业成本竞争分析

##### 二、电子化工材料行业价格竞争分析

##### 三、电子化工材料行业技术竞争分析

#### 第二节 2009-2010年中国电子化工材料行业集中度分析

##### 一、电子化工材料市场集中度分析

##### 二、电子化工材料行业区域集中度分析

#### 第三节 2009-2010年中国电子化工材料市场竞争策略分析

### 第七章 中国电子材料行业重点上市公司竞争力与关键性数据分析

#### 第一节 安泰科技股份有限公司

##### 一、企业概况

##### 二、企业主要经济指标分析

##### 三、企业成长性分析

##### 四、企业经营能力分析

## 五、企业盈利能力及偿债能力分析

### 第二节 北京中科三环高技术股份有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

#### 三、企业成长性分析

#### 四、企业经营能力分析

#### 五、企业盈利能力及偿债能力分析

### 第三节 广东生益科技股份有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

#### 三、企业成长性分析

#### 四、企业经营能力分析

#### 五、企业盈利能力及偿债能力分析

### 第四节 有研半导体材料股份有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

#### 三、企业成长性分析

#### 四、企业经营能力分析

#### 五、企业盈利能力及偿债能力分析

### 第五节 天通控股股份有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

#### 三、企业成长性分析

#### 四、企业经营能力分析

#### 五、企业盈利能力及偿债能力分析

### 第六节 安徽铜峰电子股份有限公司

#### 一、企业概况

#### 二、企业主要经济指标分析

#### 三、企业成长性分析

#### 四、企业经营能力分析

#### 五、企业盈利能力及偿债能力分析

### 第七节 北矿磁材科技股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业成长性分析
- 四、企业经营能力分析
- 五、企业盈利能力及偿债能力分析

## 第八章 中国集成电路行业发展现状分析

### 第一节 2009-2010年中国集成电路产业发展回顾

- 一、中国IC产业发展历程
- 二、中国集成电路产业发展现状
- 三、中国集成电路产业发展经验与教训
- 四、中国集成电路产业走势分析

### 第二节 2009-2010年中国集成电路产业发展状况分析

- 一、集成电路产业链动向分析
- 二、集成电路产业发展机遇分析
- 三、2009年国内集成电路产业复苏动向分析

### 第三节 2009-2010年中国集成电路产业发展形势分析

- 一、集成电路知识平台与山寨现象
- 二、华人已成为世界集成电路产业的领导者
- 三、中国集成电路世界基地逐步形成

## 第九章 中国印刷电路板行业市场运行现状分析

### 第一节 2009-2010年中国印刷电路板行业的总体概况

- 一、中国印刷电路板行业增长速度远高于行业平均速度
- 二、中国将成为世界最大产业基地
- 三、台湾柔性PCB公司在华东形成产业集群
- 四、低端PCB（4层以下）竞争比较充分，集中度较低
- 五、高端PCB（HDI等）处于供不应求的状态

### 第二节 2009-2010年中国印刷电路板市场发展现状分析

- 一、印刷电路板市场生产结构分析
- 二、印刷电路板市场需求特点分析
- 三、印刷电路板市场技术发展分析

### 第三节 2009-2010年中国印刷电路板行业发展存在的主要问题分析

一、产品集中于中低端成本转嫁能力弱

二、应对专利和新环保政策

三、内地本土所贡献的产出值比例很小

### 第四节 2009-2010年中国印刷电路行业发展对策分析

## 第十章 中国半导体分立器件产业运行形势分析

### 第一节 2009-2010年中国半导体分立器件产业发展综述

一、客户对分立功率器件的要求日益提高

二、应对挑战的新产品

三、中国分立器件保持稳定增长态势

### 第二节 2009-2010年中国功率半导体器件主要工艺生产技术分析

一、外延工艺技术

二、光刻工艺技术

三、刻蚀工艺技术

四、离子注入工艺技术

五、扩散工艺技术

### 第三节 2009-2010年中国半导体分立器件市场运行概述

一、中国分立器件市场增长势头强劲

二、半导体分立器件市场不可小觑

三、半导体分立器件市场需求分析

## 第十一章 2011-2015年中国电子化工材料行业发展趋势预测分析

### 第一节 中国电子材料行业总体发展趋势分析

一、电子材料技术研究趋向预测

二、电子材料向纳米结构、非均值、非线性和非平衡态发展

三、光电子元器件用材料主要向小型化、片式化方向发展

### 第二节 中国电子化工材料行业市场发展前景预测分析

一、电子化工材料供给预测分析

二、电子化工材料需求预测分析

三、电子化工材料细分产品市场预测分析

### 第三节 中国电子化工材料行业市场盈利能力预测分析



## 第十二章 2011-2015年中国电子化工材料行业投资机会与风险分析

### 第一节 中国电子化工材料行业投资环境分析

### 第二节 中国电子化工材料行业投资机会分析

#### 一、规模的发展及投资需求分析

#### 二、总体经济效益判断

#### 三、与产业政策调整相关的投资机会分析

### 第三节 中国电子化工材料行业投资风险分析

#### 一、市场竞争风险

#### 二、原材料压力风险分析

#### 三、技术风险分析

#### 四、政策和体制风险

#### 五、外资进入现状及对未来市场的威胁

### 图表目录（部分）：

图表：2005-2011年国内生产总值

图表：2005-2011年居民消费价格涨跌幅度

图表：2011年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）

图表：2005-2011年国家外汇储备

图表：2005-2011年财政收入

图表：2005-2011年全社会固定资产投资

图表：2011年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）

图表：2011年固定资产投资新增主要生产能力

图表：安泰科技股份有限公司主营业务收入增长趋势图

图表：安泰科技股份有限公司净利润增长趋势图

图表：安泰科技股份有限公司利润率走势图

图表：安泰科技股份有限公司成长能力指标表

图表：安泰科技股份有限公司经营能力指标表

图表：安泰科技股份有限公司盈利能力指标表

图表：安泰科技股份有限公司偿债能力指标表

图表：北京中科三环高技术股份有限公司主营业务收入增长趋势图

图表：北京中科三环高技术股份有限公司净利润增长趋势图

图表：北京中科三环高技术股份有限公司利润率走势图

图表：北京中科三环高技术股份有限公司成长能力指标表

图表：北京中科三环高技术股份有限公司经营能力指标表

图表：北京中科三环高技术股份有限公司盈利能力指标表

图表：北京中科三环高技术股份有限公司偿债能力指标表

图表：广东生益科技股份有限公司主营业务收入增长趋势图

图表：广东生益科技股份有限公司净利润增长趋势图

图表：广东生益科技股份有限公司利润率走势图

图表：广东生益科技股份有限公司成长能力指标表

图表：广东生益科技股份有限公司经营能力指标表

图表：广东生益科技股份有限公司盈利能力指标表

图表：广东生益科技股份有限公司偿债能力指标表

图表：有研半导体材料股份有限公司主营业务收入增长趋势图

图表：有研半导体材料股份有限公司净利润增长趋势图

图表：有研半导体材料股份有限公司利润率走势图

图表：有研半导体材料股份有限公司成长能力指标表

图表：有研半导体材料股份有限公司经营能力指标表

图表：有研半导体材料股份有限公司盈利能力指标表

图表：有研半导体材料股份有限公司偿债能力指标表

图表：天通控股股份有限公司主营业务收入增长趋势图

图表：天通控股股份有限公司净利润增长趋势图

图表：天通控股股份有限公司利润率走势图

图表：天通控股股份有限公司成长能力指标表

图表：天通控股股份有限公司经营能力指标表

图表：天通控股股份有限公司盈利能力指标表

图表：天通控股股份有限公司偿债能力指标表

图表：安徽铜峰电子股份有限公司主营业务收入增长趋势图

图表：安徽铜峰电子股份有限公司净利润增长趋势图

图表：安徽铜峰电子股份有限公司利润率走势图

图表：安徽铜峰电子股份有限公司成长能力指标表

图表：安徽铜峰电子股份有限公司经营能力指标表

图表：安徽铜峰电子股份有限公司盈利能力指标表

图表：安徽铜峰电子股份有限公司偿债能力指标表

图表：北矿磁材科技股份有限公司主营业务收入增长趋势图

图表：北矿磁材科技股份有限公司净利润增长趋势图

图表：北矿磁材科技股份有限公司利润率走势图

图表：北矿磁材科技股份有限公司成长能力指标表

图表：北矿磁材科技股份有限公司经营能力指标表

图表：北矿磁材科技股份有限公司盈利能力指标表

图表：北矿磁材科技股份有限公司偿债能力指标表

图表：略&hellip;&hellip;

通过《2011-2015年中国电子化工材料行业深度调研与发展趋势研究报告》，生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客户、潜在客户等详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业发展提供了科学决策依据。

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R02/R0207/201106/17-76908.html>